

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-100819

(43) Date of publication of application: 05.04.2002

(51)Int.CI.

H01L 41/09 C04B 35/49 H01L 41/187 H01L 41/22

(21)Application number: 2000-286115

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

20.09.2000

(72)Inventor: KASHIWAYA TOSHIKATSU

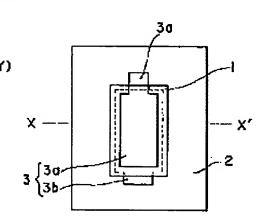
(54) PIEZOELECTRIC ELEMENT AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

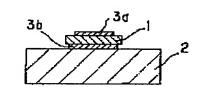
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a piezoelectric element, which has very high piezoelectric characteristic, is superior in vibration transfer characteristic between ceramic base material and a piezoelectric material, and can realize miniaturization and high density of an actuator and a sensor, and to provide a method for manufacturing the piezoelectric element.

SOLUTION: This piezoelectric element is provided with the ceramic base material 2, the piezoelectric material 1 composed of porcelain composition, and electrodes 3, which are connected electrically with the base material 2. The porcelain composition is PbMg1/3Nb2/3O3-PbZrO3-PbTiO3 three-component solid solution based composition, whose main component is shown by a formula (1) Pbx(Mgy/3Nb2/3)aTibZrcO3 (0.95≤x≤1.05, 0.8≤y≤1.0, a+b+c=1.00), and contains NiO of 0.05-10.0 wt.% in the total

composition. The piezoelectric material 1 is fixed to the ceramics







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

base material 2, directly or via the electrode 3.

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3512379

[Date of registration]

16.01.2004

Searching PAJ Page 2 of 2

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.7

(12) 特 許 公 報 (B 2)

FΙ

(11)特許番号

特許第3512379号 (P3512379)

(45)発行日 平成16年3月29日(2004.3.29)

識別記号

(24)登録日 平成16年1月16日(2004.1.16)

(01)1111.01.	mental in a	1 1					
H01L 41/09		C 0 4 B 35/4	9 R				
C 0 4 B 35/49		H01L 41/0	8 C				
H01L 41/187	•	41/1	8 101F				
41/22		41/2	2 Z				
			請求項の数8(全 11 頁)				
(21)出願番号	特願2000-286115(P2000-286115)	(73)特許権者	000004064				
			日本碍子株式会社				
(22)出顧日	平成12年9月20日(2000.9.20)		愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号				
		(72)発明者	柏屋 俊克				
(65)公開番号	特開2002-100819(P2002-100819A)		愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号				
(43)公開日	平成14年4月5日(2002.4.5)		日本碍子株式会社内				
審查請求日	平成14年2月7日(2002.2.7)	(74)代理人	100088616				
			弁理士 渡邊 一平				
		審査官	岡 和久				
		(56)参考文献	特開 平7-315926 (JP, A)				
			特別2000-244031 (JP, A)				
		(58) 調査した分野(Int.Cl.', DB名)					
			H01L 41/09				
		I					

(54) 【発明の名称】 圧電体素子、及びその製造方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックス基体と、

PbMg,,,Nb,,,O,-PbZrO,-PbTiO,三 成分固溶系組成物で、下記一般式(1)に示す組成物を 主成分とし、NiOを全組成物中0.05~10.0重 量%含有する磁器組成物からなる圧電体と、

前記圧電体に電気的に接続される電極とを備え、

前記圧電体が、前記セラミックス基体に、直接又は前記電極を介して、 $1\sim300\,\mu$ mの厚さで</mark>固着されてなることを特徴とする圧電体素子。

【化1】

Pb、 $(Mg_{y,j},Nb_{j,j})$ 。Ti。Zr,O, … (1) 「式(1)中、0、95 \le x \le 1、05、0、8 \le y \le 1、0であり、かつa、b、cが、(a、b、c)= (0、550、0、425、0、025)、(0、55 2

0, 0. 325, 0. 125), (0. 375, 0. 3 25, 0. 300), (0. 100, 0. 425, 0. 475), (0. 100, 0. 475, 0. 425), (0. 375, 0. 425, 0. 200) で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+c=1. 00である。)。」

【請求項2】 前記磁器組成物中の前記NiOが、前記 圧電体の前記セラミックス基体との固着面から厚さ方向 に高濃度となる濃度勾配を有して分散している請求項 L 10 に記載の圧電体素子。

【請求項3】 前記磁器組成物中のPbの $2\sim10mo$ 1%が、Sr、Ca、Baからなる群から選ばれる少なくとも 1 種で置換されてなる請求項 1 又は2 に記載の圧電体素子。

【請求項4】 前記磁器組成物中のPhの0.2~1.

3

0 m o 1 %が、La で置換されてなる請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の圧電体素子。

【請求項5】 前記セラミックス基体の厚さが、 $3 \mu m$ ~1 mm である請求項 $1 \sim 4$ のいずれか一項に記載の圧電体素子。

【請求項 6 】 前記圧電体の厚さに対する前記セラミックス基体の厚さの割合(セラミックス基体の厚さ/圧電体の厚さ)が、 $0.1\sim30$ である請求項 $1\sim5$ のいずれか一項に記載の圧電体素子。

【 請求項 7 】 P b M g 1,1 N b 1,1 O 1 - P b Z r O 1 - 10 P b T i O 1 三成分固溶系組成物で、下記一般式 (1) に示す組成物を主成分とし、N i O を全組成物中 0 . 0 5 ~ 1 0 . 0 重量%含有する磁器組成物からなる圧電材料を、セラミックス基体上に、又は前記セラミックス基体に形成された電極上に塗布し、

前記塗布された圧電材料を、前記磁器組成物と同一又はより大きなNi含有率の組成からなる雰囲気制御用材料を共存させて熱処理することを特徴とする圧電体素子の製造方法。

[{t2}

Pb、(Mgv,,Nb,,,)。Ti。Zr。O, \cdots (1) 「式 (1) 中、 $0.95 \le x \le 1.05$ 、 $0.8 \le y \le 1.0$ であり、かつa,b,cが、(a,b,c)=(0.550,0.425,0.025),(0.550,0.325,0.125),(0.375,0.325,0.300),(0.100、0.425,0.475),(0.100、0.475,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425,0.200)で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+c=1.00である。)。」

【請求項8】 PbMg,,,Nb,,,O,-PbZrO,-PbTiO,三成分固溶系組成物で、下記一般式(1) に示す組成物を主成分とし、異なるNiO含有率とした磁器組成物からなる複数種の圧電材料を調製し、

前記複数種の圧電材料を、Ni含有率の小さなものから 順次セラミックス基体上に、又は前記セラミックス基体 に形成された電極上に塗布し、

前記塗布された圧電材料を、熱処理することを特徴とする圧電体素子の製造方法。

[化3]

Pb、 $(Mg_{*/3}Nb_{*/3})$ 。Ti。Zr,O, … (1) 「式 (1) 中、 0、 $95 \le x \le 1$ 、 05、 0、 $8 \le y \le 1$ 、 0であり、かつa,b,cが、 (a, b, c) = (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), (0.100, 0.425, 0.425), (0.375, 0.425), (0.375, 0.425), (0.375, 0.425), (0.375, 0.425), (0.375, 0.425), (0.375, 0.425, 0.200) で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+c=1 、 00である。)。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、圧電体素子に関する。更に詳しくは、極めて高い圧電特性を有するとともに、セラミックス基体と圧電体間の振動伝達性に優れ、アクチュエータ、センサーの小型化及び高密度化を図ることができる圧電体素子及びその製造方法に関する

4

[0002]

【従来の技術】 近年、インクジェットプリンタヘッド、スピーカー、マイクロフォン等に圧電体素子が利用されている。従来、圧電体素子としては、セラミックス基体上に、磁器組成物からなる圧電体と、この圧電体に電気的に接続された電極とを備えたものが知られているが、圧電体を構成する磁器組成物については種々改良されたものが開示されている。

【0003】 例えば、PbTiO,-PbZrO,二成分固溶系組成物、Pb(Mg1/,Nb1/,)O,-PbTiO,-PbTiO,-PbZrO,三成分固溶系組成物、又はこれらの20 組成物中のPb、Mgの一部をNi、Nb、Mn等で置換した組成物が開示されている(特公昭50-3519号公報、特公昭60-102779号公報、Journal of The American Ceramic Society:49[11]577(1966))。これらは、圧電体素子の圧電特性(例えば、圧電は定数)を決定する最も重要な要素である圧電体を構成する磁器組成物自体の圧電特性を向上させたものであり、これら磁器組成物からなる圧電体を用いることにより、優れた圧電特性を有する圧電体素子が期待されるも30 のである。

【0004】 しかしながら、実際に、上述した磁器組成物からなる圧電材料をセラミックス基体上に塗布し、その後、熱処理して圧電体素子を製造した場合、得られる圧電体素子の圧電体の緻密性が低いため、屈曲変位が低い、又は電圧を印加した際に緻密性が低い部分で絶縁破壊を起こしてしまうという問題が指摘されていた(少なくとも、従来このような認識の下、次に述べる圧電体素子を製造していたのが現状であった。)。

【0005】 このため、従来の圧電体素子としては、 0 上述した磁器組成物からなる圧電材料を予め熱処理した 圧電体を、セラミックス基体上に張り付けたものが用い られていた(特開平11-29357号公報)。この圧 電体素子は、セラミックス基体の拘束による圧電体の緻 密化の阻害、という点に着目して、磁器組成物からなる 圧電材料を予め加熱処理して圧電体の緻密化を図ること により圧電特性を向上させたものである。

【0006】 しかしながら、この圧電体素子では、圧 電体をセラミックス基体上に張り付ける際に無機系、有 機系の接着剤を用いる必要があるため、この接着剤が、

50 セラミックス基体と圧電体間の振動伝達を阻害したり、

S

又は接着剤成分が圧電体やセラミックス基体へ浸透して これらの特性を劣化させてしまうという問題があった。 【0007】 また、前述した従来の磁器組成物は、必 ずしも十分な圧電特性を有するものではなかった。 【0008】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、極めて高い圧電特性を有するとともに、セラミックス基体と圧電体間の振動伝達性に優れ、アクチュエータ、センサー等の小型化及び高密度化を図ることができる圧電体素子及びその製造方 10 法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】 本発明者は、上述の課題を解決するべく鋭意研究した結果、PbMg1/1Nb1/1,O1-PbZrO1-PbTiO1-三成分固溶系組成物で特定の組成を有する組成物を主成分とし、NiOを特定割合で含有する磁器組成物からなる圧電材料を用いた場合では、セラミックス基体上に塗布した後、加熱処理しても、緻密化が進行し極めて高い圧電特性を有する圧電体とすることができることを見出し、本発明を完成さ 20 せた。

【0010】即ち、本発明によれば、セラミックス基体と、PbMg1/1,Nb1/1,01-PbZrO1-PbTiO1三成分固溶系組成物であって、下記一般式(1)に示す組成物を主成分とし、NiOを全組成物中0.05~10.0重量%含有する磁器組成物からなる圧電体と、この圧電体に電気的に接続される電極とを備え、圧電体が、セラミックス基体に、直接又は電極を介して、1~300μmの厚さで固着されてなることを特徴とする圧電体素子が提供される。

[0011]

【化4】

Pb、(Mg、/, Nb, /,)。Ti。Zr。O, … (1) [0012] 「式 (1) 中、0.95 \le x \le 1.0 5、0.8 \le y \le 1.0 であり、かつa、b、cが、(a,b, c) = (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), (0.100, 0.425, 0.425), (0.375, 0.425)

【0013】 本発明においては、磁器組成物中のNi Oが、圧電体のセラミックス基体との固着而から厚さ方向に高濃度となる濃度勾配を有して分散していることが 好ましい。

【0014】 また、磁器組成物中のPbの2~10m o1%は、Sr、Ca、Baからなる群から選ばれる少なくとも1種で置換してもよく、磁器組成物中のPbの0、2~1、0mo1%は、Laで置換してもよい。

【0015】また、セラミックス基体の厚さは、3μm~1mmであることが好まし<u>い。更には、圧電体の</u>厚さに対するセラミックス基体の厚さの<u>割合</u>(セラミックス基体<u>の厚さ</u>/圧電体<u>の厚さ</u>)は、0.1~30であることが好ましい。

6

【0016】 また、本発明によれば、PbMg1,1Nb1,10,-PbZrO,-PbTiO,三成分固溶系組成物で、下記一般式(1)に示す組成物を主成分とし、NiOを全組成物中0.05~10.0重量%含有する磁器組成物からなる圧電材料を、セラミックス基体上に、又はセラミックス基体に形成された電極上に塗布し、セラミックス基体上又は電極上に塗布した圧電材料を、磁器組成物と同一又はより大きなNiO含有率の組成からなる雰囲気制御用材料を共存させて熱処理することを特徴とする圧電体素子の製造方法が提供される。

[0017]

(化5)

Pb、 $(Mg_{*,i},Nb_{i,i})$ 。Ti、Zr。O, … (1) [0018] 「式 (1) 中、0.95 \le x \le 1.0 5、0.8 \le y \le 1.0 であり、かつa、b、cが、(a,b,c) = (0.550,0.425,0.025),(0.550,0.325,0.125),(0.375,0.325,0.300),(0.100,0.425,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425),(0.375,0.425,0.200)で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+c=1.00である。)。」

【0019】 また、本発明によれば、PbMg1,1Nb1,1O1-PbZrO1-PbTiO1-三成分固溶系組成 物で、下記一般式(1)に示す組成物を主成分とし、異なるNiO含有率とした磁器組成物からなる複数種の圧電材料を調製し、この複数種の圧電材料を、Ni含有率の小さなものから順次セラミックス基体上、又はセラミックス基体に形成された電極上に塗布し、このセラミックス基体上又は電極上に塗布した圧電材料を、熱処理することを特徴とする圧電体素子の製造方法が提供される。

[0020]

【化6】

40 Pb, (Mg,,,Nb,,,)。Ti,Zr,O, …(1) (0021) 「式(1)中、0.95≤x≤1.0 5.0.8≤y≤1.0であり、かつa,b,cが、(a,b,c)=(0.550,0.425,0.02 5),(0.550,0.325,0.125)、(0.375,0.325,0.125)、(0.375,0.325,0.300)、(0.10 0,0.425,0.475)、(0.100,0.475,0.425,0.200)で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+c=1.00である。)。」

50 【0022】 また、本発明による圧電体素子は、強密

(4)

で小型の誘電体素子、焦電体素子として、コンデンサや 各種センサーに用いることができる。

[0023]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態を、 図面を参照しつつ具体的に説明する。

【0024】1. 圧電体素子

図1に示すように、本発明の圧電体素子は、セラミック ス基体2と、特定の磁器組成物を主成分とする圧電体1 と、この圧電体1に電気的に接続される電極3(3a、 3b)とを備え、圧電体1が、セラミックス基体2に、 直接又は電極3を介して、1~300μmの厚さで固着 されてなるものである。以下、具体的に説明する。

【0025】 本発明に用いられるセラミックス基体2 の材質としては、耐熱性、化学的安定性、及び絶縁性の 点から、安定化された酸化ジルコニウム、酸化アルミニ ウム、酸化マグネシウム、ムライト、窒化アルミニウ ム、窒化珪素、及びガラスよりなる群から選ばれる少な くとも1種を含むものが好ましい。中でも、機械的強度 が大きく、靭性に優れる点から安定化された酸化ジルコ ニウムを含むものが好ましい。

【0026】 セラミックス基体2の厚さは、3μm~ 1 mmが好ましく、 $5 \sim 500 \mu \text{ m}$ がより好ましく、7~200µmが特に好ましい。3µm未満であると、圧 電体素子の機械的強度が弱くなることがあり、1mmを 超えると圧電体素子に電圧を印加した場合に圧電体1の 収縮応力に対するセラミックス基体2の剛性が大きくな り、圧電体素子の屈曲変位が小さくなってしまうことが

【0027】 但し、図2に示すように、セラミックス 基体2は、圧電体1又は電極3(3b)との固着面2a に略対応する領域を上記の厚さとした薄肉部2 c と、固 着面2a以外に略対応する領域を薄肉部2cより厚くし た厚肉部2bとを設けることもできる。これにより、圧 電体素子の屈曲変位を大きくし、かつ機械的強度を大き くすることができる。また、図3に示すように、このよ うな構造単位を、共通化したセラミックス基体2上に複 数設ける構成とすることもできる。

【0028】 セラミックス基体2の表面の形状は特に 制限はなく、例えば、長方形、正方形、三角形、楕円 はこれらを組合わせた複合形等を挙げることができる。 【0029】 本発明に用いられる圧電体1は、PbM g,,,Nb,,,O,-PbZrO,-PbTiO,三成分固 溶系組成物であって、下記一般式(1)に示す組成物を 主成分とし、NiOを特定の割合で含有する磁器組成物 からなるものである。

[0030]

[化7]

Pb. $(Mg_{\gamma/3}Nb_{2/3})$ Ti_oZr_cO₃ ··· (1) $\{0031\}$ 「式(1)中、0.95 $\le x \le 1.0$ $5.0.8 \le y \le 1.0$ cb, b.cb, (a, b, c) = (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), (0.100, 0. 425, 0. 475), (0. 100, 0. 4 75, 0. 425), (0. 375, 0. 425, 0. 200)で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+ c = 1.00 c s c =

【0032】 これにより、磁器組成物自体の圧電特性 10 の向上と圧電体 1 の緻密化という両面から圧電体素子の 屈曲変位を向上させることができる。

【0033】 上記一般式 (1) 中、a, b, cを、上 述した特定の範囲とするのは、この範囲外であると、圧 電体素子の屈曲変位が小さくなるためである。

【0034】 NiOの含有率は、磁器組成物中、0. 05~10.0重量%であり、0.50~8.0重量% が好ましく、1.0~6.0重量%がより好ましい。N i Oの含有率が、0.05重量%未満であると緻密化が 不十分となり、圧電体素子の屈曲変位が小さくなり、N 20 i O含有率が、10.0重量%を超えるとセラミックス 基体2との反応が増大し、やはり圧電体素子の屈曲変位 が小さくなる。

【0035】磁器組成物中のNiOは、この磁器組成物 により構成される圧電体1に均一に分散していることが 好ましく、圧電体1のセラミックス基体2との固着面2 aから厚さ方向に、高濃度となる濃度勾配を有して分散 していることがより好ましい。これにより、圧電体1を セラミックス基体2に直接又は電極3を介して、1~3 00μmの厚さで固着した場合であっても、より緻密化 した圧電体1とすることができる。

【0036】 磁器組成物自体の圧電特性を大きくする ためには、磁器組成物中のPbを、Sr、Ca、Ba、 Laよりなる群から選ばれる少なくとも1種で置換する ことが好ましい。この際、磁器組成物中のPbをSr、 Ca、Baからなる群から選ばれる少なくとも1種で置 換する場合は、磁器組成物中のPbの2~10mo1% を置換することが好ましく、4~8mol%を置換する ことがより好ましい。2mol%未満であると屈曲変位 が小さくなることがあり、10mol%を超えるとキュ 形、真円形、R付正方形、R付長方形、カプセル型、又 40 リー点が低くなり、屈曲変位の温度変化が大きくなるこ とがある。磁器組成物中のPhをLaで置換する場合 は、磁器組成物中のPbの0.2~1.0mol%を置 換することが好ましく、0.4~0.9m01%を置換 することがより好ましい。0.2mol%未満であると 屈曲変位が小さくなることがあり、1.0m01%を超 えるとキュリー点が低くなり、屈曲変位の温度変化が大 きくなることがある。

> 【0037】 磁器組成物の平均位子径は、1~20 μ mが好ましく、3~10μmがより好ましい。1μm未 50 満であると、圧電体 L 中の分域が十分発達しないため屈

曲変位が小さくなることがあり、20μmを超えると圧 電体1中の分域が大きいものの分域が動きにくくなるた め、屈曲変位が小さくなることがある。

【0038】 磁器組成物は、ペロプスカイト相以外の 相を、20容積%以下有することが好ましく、10容積 %以下有することがより好ましい。20容積%より多く 有すると圧電体素子の屈曲変位が小さくなることがあ

【0039】 圧電体1の気孔率は、10容積%以下で あることが好ましく、5容積%以下であることがより好 10 ましい。10容積%を超えると圧電体素子の屈曲変位が 小さくなるとともに、機械的強度が小さくなることがあ

【0040】 圧電体1の厚さは、1~300µmが好 ましく、 $3\sim100\mu$ mがより好ましく、 $5\sim30\mu$ m が特に好ましい。1μm未満であると、本発明で用いら れる特定の磁器組成物からなる圧電体1であっても緻密 化が不十分となり、圧電体素子の屈曲変位が小さくなる ことがあり、300μmを超えると相対的にセラミック ス基体2への応力が過大となるため、基体破壊を防止す 20 より製造することができる。 るためにより厚いセラミックス基体2が必要となり、結 局、圧電体素子の実用上要求される小型化が困難になる ことがある。

【0041】また、圧電体1の厚さに対するセラミック ス基体2の厚さの割合(セラミックス基体2の厚さ/圧 電体1の厚さ)は、0.1~30が好ましく、0.3~ 10がより好ましく、0.5~5が特に好ましい。0. 1未満であると、圧電体素子の機械的強度が弱くなると とがあり、30を超えると圧電体素子の屈曲変位が小さ くなるととがある。

【0042】 本発明に用いられる電極3は、圧電体1 に電気的に接続されるものであることの他は特に制限は なく、例えば、図4に示すように、セラミックス基体2 に固着してなる圧電体 1 上に、一対の櫛形電極3 c、3 dを形成したものでもよく、逆に、図5に示すように、 セラミックス基体2に固着してなる一対の櫛形電極3 c、3d上に圧電体1を固着してなるものでもよい。

【0043】 また、図6に示すように、セラミックス 基体2に固着してなる共通電極3e上に圧電体1を固着 してなるとともに、共通電極3 eを固着している圧電体 40 【0052】 1の面と反対の面に一対の櫛形電極3 c、3 dを形成し てなるものでもよく、逆に、図7に示すように、セラミ ックス基体2に固着してなる一対の櫛形電極3 c 、3 d 上に圧電体1を固着してなるとともに、櫛形電極3c、 3 d が固着している圧電体 1 の面と反対の面に共通電極 3 e を形成してなるものでもよい。

【0044】 電極3の材質としては、白金、パラシウ ム、ロジウム、銀、及びこれらの台金よりなる群から選 ばれる少なくとも1種を挙げることができる。中でも、

は白金を主成分とする合金が好ましい。

【0045】 電極3の厚さは、15 µm以下が好まし く、5μm以下がより好ましい。 15μmを超えると、 電極3が緩和層として作用し、屈曲変位が小さくなるこ とがある。尚、電極3は必要に応じて熱処理され、セラ ミックス基体2と一体化される。

10

【0046】本発明の圧電体素子は、上述した圧電体1 が、上述したセラミックス基体2に、直接又は電極3を 介して、1~300μmの厚さで固着されてなるもので ある。これにより、接着剤等の介在によるセラミックス 基体2と圧電体1間の振動伝達性の低下、及び接着剤成 分等の浸透による圧電体1やセラミックス基体2の特性 劣化による、圧電特性の低下を回避することができる。 【0047】ここで「固着」とは、有機系、無機系の一 切の接着剤を用いることなく、セラミックス基体2と圧 電体1又は電極3との固相反応により、セラミックス基 体2に圧電体1を直接又は電極3を介して、1~300 μmの厚さで緊密一体化することを意味する。尚、本発 明の圧電体素子は、次に述べる第一、第二の製造方法に

【0048】2.第一の製造方法

本発明の第一の製造方法は、特定の磁器組成物を主成分 とする圧電材料を、セラミックス基体上又はセラミック ス基体に形成された電極上に塗布し、このセラミックス 基体上又は電極上に塗布した圧電材料を、特定の組成か らなる雰囲気制御用材料を共存させて熱処理するもので ある。以下、具体的に説明する。

【0049】 本発明の第一の製造方法では、まず、特 定の磁器組成物からなる圧電材料を、セラミックス基体 30 上又はセラミックス基体に形成された電極上に塗布す る。

【0050】 第一の製造方法で用いられるセラミック ス基体は、本発明の圧電体索子で述べたものと同様であ る。

【0051】 第一の製造方法で用いられる圧電材料 t. PbMg1/3Nb2/3O3-PbZrO3-PbTiO 」三成分固溶系組成物であって、下記一般式(1)に示 す組成物を主成分とし、NiOを特定の割合で含有する 磁器組成物からなるものである。

[[28]

Pb. $(Mg_{*/3}Nb_{*/3}) Ti_{*}Zr_{*}O_{3} \cdots (1)$ 【0053】 「式(1)中、0.95≦x≦1.0 5, 0, $8 \le y \le 1$, 0 c b, c b, c b, (a, b, c) = (0.550.0.425.0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0. 425), (0. 375, 0. 425, 0. 圧電体 1 を熱処理する際の耐熱性が高い点で、白金、又 200)で囲まれる範囲の小数である(但し、a+b+

c = 1.00 である。)。」

【0054】 これにより、磁器組成物自体の圧電特性 と圧電体の緻密化という両面から得られる圧電体素子の 圧電特性を大きくすることができる。

【0055】 上記一般式(1)中、a, b, cを、上 述した特定の範囲とするのは、この範囲外であると、圧 電体素子の屈曲変位が小さくなるためである。

【0056】 また、NiOの含有率は、磁器組成物 中、0.05~10.0重量%であり、0.50~8. ○重量%が好ましく、1.0~6.0重量%がより好ま 10 【0063】 形成する電極の厚さは、15μm以下が しい。NiOの含有率が0.05重量%未満であると緻 密化が不十分となるため、圧電体素子の屈曲変位が小さ くなり、NiO含有率が10.0重量%を超えるとセラ ミックス基体との反応が増大するため、やはり圧電体素 子の屈曲変位が小さくなる。

【0057】 上述した一般式(1)に示す組成物の原 料としては、Pb、Ba、Ca、Sr、La、Mg、N b、Zr、Tiの各元素からなる単体、これら各元素の 酸化物(例えば、PbO、Pb,O,、La,O,、Mg O、Nb₂O₅、TiO₂、ZrO₂)、これら各元素の炭 20 圧電体を構成する磁器組成物中にNiOが均一に、又は 酸塩(例えば、BaCO」、SrCO」、MgCO」、C aCO,)、又はこれら各元素を複数含有する化合物 (例えば、MgNb,O) 等を挙げることができる。こ れら圧電材料の原料は、1種単独で又は2種以上を組合 わせて用いることができる。

【0058】 圧電材料の調製方法について特に制限は ないが、例えば、以下の方法により行うことができる。 まず、前述した原料を、Pb、Ba、Ca、Sr、L a、Mg、Nb、Zr、及びTiの各元素の含有率が、 上述した一般式(1)に基づいて所望の割合になるよう に混合し、得られた組成物と、NiOとを上述した所定 の割合で混合し、得られた混合原料を、750~130 0℃で仮焼して所望の磁器組成物とする。最後に、得ら れた磁器組成物を、粉砕して所定の粒子径の圧電材料と

【0059】 尚、圧電材料の調製は、との他の方法に よるものであってもよく、例えば、アルコキシド法や共 沈法等によって調製することができる。

【0060】 圧電材料を塗布する方法は特に制限はな いが、例えば、イオンビーム、スパッタリング、真空蒸 40 ラミックス基体と圧電体との固着が不完全であったり、 着、PVD、イオンプレーティング、CVD、メッキ、 スクリーン印刷、スプレー、ディッピング等を挙げるこ とができる。中でも、簡単に特度の高い形状、厚さで連 続して塗布することができる点でスパッタリング法、ス クリーン印刷法が好ましい。

【0061】 第一の製造方法では、セラミックス基体 上に直接圧電材料を塗布してもよいが、先に、セラミッ クス基体上に電極を形成し、その電極上に圧電材料を塗 布してもよい。電極を形成する方法としては、例えば、

オンプレーティング、CVD、メッキ、スクリーン印 刷、スプレー、ディッピング等を挙げることができる。 中でも、セラミックス基体及び圧電体との接合性の点で スパッタリング法、スクリーン印刷法が好ましい。

12

【0062】 電極を形成する材料としては、白金、パ ラジウム、ロジウム、銀、及びこれらの合金よりなる群 から選ばれる少なくとも1種を挙げることができる。中 でも、圧電体を熱処理する際の耐熱性が高い点で、白 金、又は白金を主成分とする合金が好ましい。

好ましく、5μm以下がより好ましい。15μmを超え ると、電極が緩和層として作用するために屈曲変位が小 さくなることがある。尚、電極は必要に応じて熱処理さ れ、セラミックス基体と一体化される。

【0064】 本発明の第一の製造方法では、次いで、 上述したセラミックス基体上に塗布した圧電材料を、磁 器組成物と同一又はより大きなNiO含有率の組成から なる雰囲気制御用材料を共存させて熱処理する。圧電材 料を構成する磁器組成物中のNiOの揮発を防止して、 圧電体とセラミックス基体との接触面から厚さ方向に髙 濃度となる濃度勾配を有して分散する圧電体とすること ができ、かつこのような圧電体をセラミックス基体と固 着させることができる。

【0065】 具体的には、共存させる組成物のNiO 含有率を、圧電材料を構成する磁器組成物と同一とする ことにより、NiOを圧電体中に均一に分散させること ができ、圧電材料を構成する磁器組成物より高濃度とす ることにより、NiOを圧電体中にセラミックス基体と 30 の接触面から厚さ方向に髙濃度となる濃度勾配をもたせ て分散させることができる。また、共存させる組成物の N i O含有率を調整することにより濃度勾配の大きさを 調整することもできる。尚、NiO以外の成分について 特に制限はないが、他の成分の揮発防止という点で、他 の成分の含有率についても圧電材料を構成する磁器組成 物と同一にすることが好ましい。

【0066】 第一の製造方法における熱処理の温度 は、1000~1400℃が好ましく、1100~13 50℃がより好ましい。1000℃未満の温度では、セ 圧電体の緻密性が不十分となることがあり、1400℃ を超えると、圧電材料中のPbの揮発量が多くなるた め、所望の組成の圧電体を得ることが困難となることが ある。熱処理は、電極を形成した後に行ってもよく、電 極を形成する前に行ってもよい。

【0067】3. 第二の製造方法

本発明の第二の製造方法は、特定の磁器組成物からなる 圧電材料を調製し、調製した圧電材料を、特定の方法で セラミックス基体等の上に塗布し、塗布された圧電材料 イオンヒーム、スパッタリング、真空蒸着、PVD、イー50ーを、熱処理するものである。以下、具体的に説明する。

【0068】 本発明の第二の製造方法では、まず、特定の組成物を主成分とし、異なるNiO含有率とした磁器組成物からなる複数種の圧電材料を調製する。圧電材料を調製するために用いる磁器組成物としては、第一の製造方法で用いた磁器組成物と同一のものを用いることができ、また、第一の製造方法で述べた圧電材料の調製方法と同様にして行うことができる。尚、第二の製造方法は、異なるNiO含有率とした複数種の磁器組成物からなるものとする点で第一の製造方法と相違するものである。

【0069】 本発明の第二の製造方法では、次に、異なるNiO含有率の磁器組成物からなる複数種の圧電材料を、NiO含有率の小さなものから順次セラミックス基体上又はセラミックス基体に形成された電極上に塗布する。これにより、圧電体を構成する磁器組成物中のNiOが、圧電体とセラミックス基体との接触面から厚さ方向に高濃度となる濃度勾配を有して分散している圧電体を確実に得ることができる。圧電材料の塗布の方法については特に制限はなく、第一の製造方法と同様にして行うことができる。

【0070】 本発明の第二の製造方法では、次に、このセラミックス基体上又は電極上に塗布した圧電材料を、熱処理する。熱処理の際、必ずしもNiOを含有する雰囲気制御用材料を共存させる必要はないが、磁器組成物中のNiOの濃度勾配をより精密に制御する点で、NiOを含有する雰囲気制御用材料を共存させることが好ましい。また、前述した異なるNiO含有率の複数種の圧電材料を、すべて塗布した後、まとめて熱処理をしてもよく、各種圧電材料を、それぞれ塗布した時点で個別に熱処理を行ってもよい。熱処理の温度等については、第一の製造方法と同様である。

[0071]

【実施例】 以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。尚、実施例、及び比較例についての各種測定は以下のようにして行った。

【0072】1. 屈曲変位

*上下電極間に電界が3kV/mmとなるように電圧を印加した際に生じた屈曲変位をレーザー変位測定機により測定した。

14

【0073】2. 気孔率

各実施例、及び各比較例で得られた圧電体素子の圧電体の表面、縦横約50μmの範囲を走査型電子顕微鏡で鏡検し、3視野での圧電体中の気孔の占める面積の割合をそれぞれ求め、その平均値を気孔率とした。

【0074】(実施例1)Y,O,で安定化されたZrO 10 ₂基体 (薄肉部の寸法: 1. 6×1. 1 mm、厚さ: 1 0μm)上に白金からなる下部電極(寸法:1.2× 0. 8 m m 、厚さ: 3 μ m) をスクリーン印刷法により 形成し、熱処理により基体と一体化させた。その上にP $b_{1.00} (Mg_{1/3} Nb_{2/3})_{0.20} Ti_{0.43} Zr_{0.37} O_{3}$ 98.5重量%と、NiO 1.5重量%とを含有する 磁器組成物からなる圧電材料(寸法:1.3×0.9m m、厚さ:13 µm)を塗布し、圧電材料と同一の組成 の雰囲気制御用材料とともに1275℃、2時間熱処理 した。熱処理後の圧電材料の厚さは、10 µmであっ 20 た。次いで、その上に金からなる上部電極(寸法:1. 2×0.8mm、厚さ:0.5μm)をスクリーン印刷 法により形成した後、熱処理して圧電体素子を製造し た。得られた圧電体素子の屈曲変位を求めたところ、 2. 20μmと非常に大きな屈曲変位が認められた。用 いた圧電材料の組成及び結果をまとめて表1に示す。 【0075】(実施例2、及び比較例1、2)実施例1 において、圧電材料を表1のものを用いたことの他は、 実施例1と同様にして圧電体素子を製造した。得られた 圧電体の屈曲変位を求めたところ、圧電材料の組成 30 (a, b, c)が本発明の範囲である実施例2の圧電体 素子では、2. 22μ mと大きな屈曲変位が認められ た。これに対して、圧電材料の組成(a,b,c)が本 発明の範囲外である比較例1、2の圧電体素子では、そ れぞれ1. 56 μm、1. 38 μmと小さな屈曲変位で あった。結果をまとめて表1に示す。

[0076]

* 【表1】

							-		
		成分固格				0,-	PbT	NIO含有率 (皮量%)	屈曲変位 (μm)
	Pboots	元素	ж	У	а	ь	С		
	元素理	新 合 (nol\$)							
实施例 1	無し	-	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	1.5	2.20
実施例 2	Ca	5.0	1.00	1.00	0.375	0.375	0.250	5.0	2.22
比較例 1	無し		1.00	1.00	0.600	0.300	0.100	8.0	1.56
比較例2	Sr	10.0	1.00	1.00	0.150	0.350	0.500	0.5	1.38

【0077】(参考例1~3)実施例1において、圧電材料として、Pb,。。(Mg,,,Nb,,,)。,,。Ti。,,,Zr。,,,O, 98.5重量%と、NiO 1.5重量%とを含有する磁器組成物を調製し、得られた磁器組成物、それぞれ97容量%、93容量%、85容量%に対して、粒径8~12μmのラテックス(熱処理により、

酸化氢化してしまうため、熱処理前に存在していた個所 に強制的に気孔が生じる)をそれそれ3容量%、7容量 %、15容量%混合したものを圧電材料として用いたこ と以外は実施例1と同様にして圧電体素子を製造した。 圧電材料中のラテックス含有率が大きく、気孔率が19 %の参考例3の圧電体では、屈曲変位が1.77μmで あり、気孔率が10%の参考例2の圧電体では、屈曲変 位が2.08μmであり、気孔率が5%の参考例1の圧 電体では、屈曲変位が2.20μmであり、気孔率が大 きくなるに従って屈曲変位が低下することが確認され * *た。結果をまとめて表2に示す。

[0078]

【表2】

	ラテックス量(容量%)	気孔率(%)	屈曲変位(μm)
参考例1	3	5	2.20
移寿例2	7	1 0	2.08
参考例3	1 5	1 9	1.77

【0079】(実施例3、及び比較例3、4)実施例1 10% 電体素子では、気孔率が13%と大きく、屈曲変位が において、表3に示すNiO含有率の組成の圧電材料を 用いたこと以外は実施例1と同様にして圧電体素子を製 造した。得られた圧電体索子の屈曲変位を求めたとこ ろ、Ni O含有率が1.5重量%の実施例3の圧電体素 子では、気孔率が5%と小さく、屈曲変位が2.20μ mと大きな値が認められた。これに対して、圧電材料中 のNiO含有率が0.03重量%と小さな比較例3の圧※

1. 77μmと小さな値であった。また、圧電材料中の

Ni O含有率が15.0重量%と大きな比較例4の圧電 体素子では、気孔率が4%と小さかったものの、屈曲変 位が1.41μmと小さな値であった。結果をまとめて 表3に示す。

[0080]

【表3】

	NiO含有率 (重量%)	気孔率 (%)	屈曲変位 (μm)
実施例3	1.5	5	2.20
比較例3	0.03	1 3	1.77
比較例4	15.0	4	1.41

【0081】(実施例4)実施例1において、圧電材料 として、Pb1.00 (Mg0.97/3 Nb2/3) 0.20 Ti0.43 Zro.,,O, 98.0重量%と、NiO 2.0重量 %とを含有する磁器組成物を用いたこと以外は実施例1 と同様にして圧電体素子製造した。得られた圧電体素子 の屈曲変位を求めたところ、2.11μmと比較的大き な屈曲変位が認められた。また、圧電体中のNiOの分 散状態をEPMA分析により確認したところ均一に分散 30 していることが認められた。結果をまとめて表4に示 す。

【0082】(実施例5)実施例1において、Pb,... $(Mg_{0.97/3}Nb_{1/3})_{0.10}Ti_{0.43}Zr_{0.17}O_{3}98.$ 0重量%と、NiO 2.0重量%とを含有する磁器組★ ★成物を用い、雰囲気制御用材料としてPb...。(Mg %と、NiO 10.0重量%とを含有する磁器組成物 を用いたこと以外は実施例1と同様にして圧電体素子を 製造した。得られた圧電体素子の屈曲変位を求めたとと 3、2.29μmと実施例4の圧電体素子より大きな屈 曲変位が認められた。また、圧電体中のNiOの分散状 態をEPMA分析により確認したところ圧電体とセラミ ックス基体との固着面から厚さ方向に高濃度となる濃度 勾配を有して分散していることが認められた。結果をま とめて表4に示す。

[0083]

【表4】

	NiO濃度勾配	屈曲変位(μm)
実施例4	均一	2.11
実施例5	表面濃度が高い	2.29

【0084】(実施例6、及び比較例5、6)実施例1 40 中のNbに対するMgの含有率が小さな(y=0.8 において、表5に示す組成の圧電材料を用いたこと以外 は実施例1と同様にして圧電体素子を製造した。 得られ た圧電体素子の屈曲変位を求めたところ、圧電材料中の Nbに対するMgの含有率が本発明の範囲内(y=0. 97) である実施例6の圧電体素子では2.03 µmと 大きな屈曲変位が認められた。これに対して、圧電材料

5)比較例5の圧電体素子では、1.21μm、圧電材 料中のNbに対するMgの含有率が大きな(y=1.15) 比較例6では、1.55μmといずれも小さな屈曲 変位となった。結果をまとめて表5に示す。

(0085)

【表5】

17

								_	
	Р b М :	Bi/s N 成分图海	b ; / ;	〇;-	Pb2	0,-	PbT	NIO含有率 (重量光)	屈曲変位 (μm)
	Pboots	4元素	×	У	а	b	С		1
	元素權	割合 (mol\$)							}
実施例 6	B a L a	4.0	1.00	0.97	0.370	0.380	0.250	2.0	2.03
比較例 5	B a L a	4.0	1.00	0.85	0.370	0.380	0.250	2.0	1.21
比較例 6	B a L a	4.0 0.8	1.00	1.15	0.370	0.380	0.250	2.0	1.55

【0086】(実施例7及び比較例7)実施例1におい 例1と同様にして圧電体素子を製造した。得られた圧電 体素子の屈曲変位を求めたところ、圧電材料中のPbの 含有率が本発明の範囲内(x=0.98)である実施例 7の圧電体索子では2.23と大きな屈曲変位が認めら*

*れた。これに対して、圧電材料中のPbの含有率の小さ て、表6に示す組成の圧電材料を用いたこと以外は実施(10)な(x=0.93)比較例7の圧電体素子では、1.7 5と小さな屈曲変位となった。結果をまとめて表6に示

18

[0087]

【表6】

	PbMg _{1/3} ; iO ₃ 三成分因				r O , -	РЬТ	NIO含有率 (重量%)	周曲変位 (μm)
	Pb慢换元素	ж	У	a	ь	С		
実施例7	無し	0.98	0.97	0.375	0.375	0.150	1.5	2.23
比較何7	無し	0.93	0.85	0.375	0.375	0.250	1.5	1.75

【0088】(実施例8~11)実施例1において、表 同様にして圧電体素子を製造した。得られた圧電体素子 の屈曲変位を求めたところ、実施例8~11のいずれの 圧電体素子についても1.89~2.16と比較的大き な屈曲変位が認められた。但し、Pbの5. 0mo1% をSrで置換した組成からなる圧電材料を用いた実施例 9の圧電体素子、及びPbの10.0mol%をBaで 置換した組成からなる圧電材料を用いた実施例10の圧 電体素子では、屈曲変位がそれぞれ2.16μm、2. 10μmと、Pbを全く置換しない組成からなる圧電材※

※料を用いた実施例8の圧電体素子の屈曲変位2.02 µ 7に示す組成の圧電材料を用いたこと以外は実施例1と 20 mに比べ、いずれも大きな屈曲変位が認められた。-方、Pbの7.5mol%をSr、7.5mol%をC a (全体で15mo1%)で置換した組成からなる圧電 材料を用いた実施例11の圧電体素子では、屈曲変位が 1.89 μmと、Pbを全く置換しない組成からなる圧 電材料を用いた実施例8の圧電体素子の屈曲変位2.0 2μmに比べ、小さな屈曲変位となった。結果をまとめ て表7に示す。

[0089]

【表7】

	i O , E	成分因溶				0,-	РЬТ	NIO含有率 (重量%)	組曲変位 (μm)
İ	Pb置換	元業	x	У	a	g	С		
	元素種	割 合 (mol%)) i	
実施例8	無し	_	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.02
実施例 9	Sr	5.0	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.16
突施例 1 0	Ва	10.0	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.10
実施例11	B a C a	7.5 7.5	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	t. 89

【0090】(実施例12~14)実施例1において、 表8に示す組成の圧電材料を用いたこと以外は実施例1 子の屈曲変位を求めたところ、実施例12~14のいず れの圧電体素子についても1.78~2.20μmと比 較的大きな屈曲変位が認められた。但し、Pbの0. 8 mol%をLaで置換した組成からなる圧電材料を用い た実施例13の圧電体素子では、屈曲変位が2.20μ mと、Phの一部をLaで置換していない組成からなる

圧電材料を用いた実施例12の圧電体索子の屈曲変位 2. 02μmに比べ大きな屈曲変位が認められた。一 と同様にして圧電体素子を製造した。得られた圧電体素 40 方、Pbの1.5mol%をLaで置換した組成からな る圧電材料を用いた実施例14の圧電体素子では、屈曲 変位が1.78μmと、実施例12の圧電体素子の2. 02μmに比べ小さな屈曲変位となった。結果をまとめ て表8に示す。

[0091]

【表8】

		スリン。N 分岡序系				0 , - P	b T i	N I O含有率 (建量%)	風曲変位 (µm)
	Pbath		×	У	a	b	c		•
	元素權	新合(molk)							
実施例12	無し		1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.02
実施例13	La	0.8	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.20
実施例14	La	1.5	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	1.78

【0092】(実施例15、16及び比較例8)実施例 1において、Pb...。(Mg1/3Nb2/3)。...oTio...。 Zr。,,,O,98. 5重量%と、NiO 1. 5重量% 雰囲気制御用材料を用いたこと以外は実施例1と同様に して圧電体素子を製造した。得られた圧電体素子の屈曲 変位を求めたところ、圧電体を構成する磁器組成物と同 一の組成からなる雰囲気制御用材料を用いて製造した実 施例15の圧電体素子では2.20 µmと大きな屈曲変 位が認められ、圧電体を構成する磁器組成物よりNiO*

* 含有率の大きな組成からなる雰囲気制御用材料を用いて 製造した実施例16の圧電体素子では、2.42μmと 更に大きな屈曲変位が認められた。これに対して、圧電 とを含有する圧電材料を用い、更に、表9に示す組成の 10 体を構成する磁器組成物よりNiO含有率の小さな組成 からなる雰囲気制御用材料を用いて製造した比較例8の 圧電体素子では、2. 03μmと実施例15及び16の 圧電体素子に比べ小さな屈曲変位となった。結果をまと めて表9に示す。

20

[0093]

【表9】

	PbMg _{1/} ,N ,三成分固溶系相	NIO含有率 (重量%)	思曲変位(μm)					
	Pb质换元素	×	У	a	ь	С		
実施例15	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	1.8	2.20
実施例 1 5	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.270	8. Q	2.42
比較例8	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	0.03	2.03

[0094]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明の圧電体 素子及びその製造方法によれば、極めて高い圧電特性を 有するとともに、セラミックス基体と圧電体間の振動伝 達性に優れ、アクチュエータ、センサー等の小型化及び 髙密度化を図ることができる圧電体素子及びその製造方 法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の圧電体素子の一の実施の形態を模式 30 的に示す断面図である。 的に示す説明図で、(イ)は、平面図、(ロ)は、X-X'断面図である。

【図2】 本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式 的に示す説明図で、(イ)は、平面図、(ロ)は、X-X'断面図である。

【図3】 本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式 的に示す説明図で、(イ)は、平面図、(ロ)は、X-※

※X'断面図である。

本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式 【図4】 的に示す説明図で、(イ)は、平面図、(ロ)は、X-X、断面図である。

【図5】 本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式 的に示す説明図で、(イ)は、平面図、(ロ)は、X-X'断面図である。

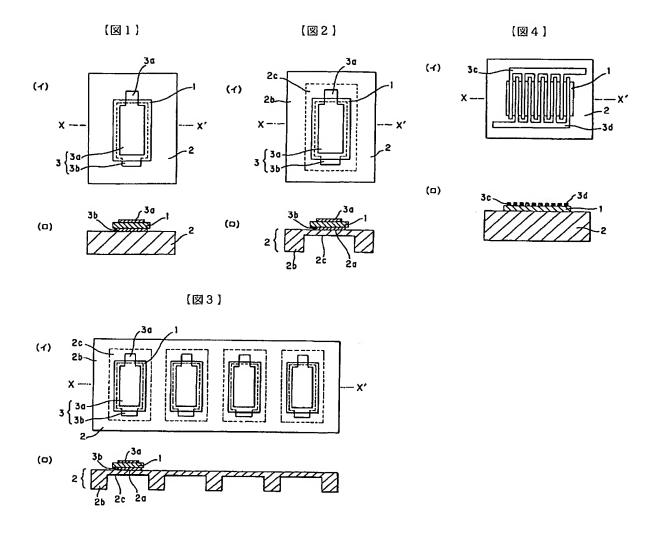
【図6】 本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式

【図7】 本発明の圧電体素子の他の実施の形態を模式 的に示す断面図である。

【符号の説明】

1…圧電体、2…セラミックス基体(2a…固着面、2 b…厚肉部、2 c…薄肉部)、3…電極(3 a…上部電 極、36…下部電極、3c、3d…櫛型電極、3e…共 通電極)。

【図5】 【図6】 【図7】 (1) (a)



JAPANESE [JP,2002-100819,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS EXAMPLE DESCRIPTION OF DRAWINGS DRAWINGS

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] a ceramic base and PbMg1/3Nb 2/3O -- with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent The piezo electric crystal which consists of a porcelain constituent which uses as a principal component the constituent shown in the following general formula (1), and contains NiO 0.05 to 10.0% of the weight among [all] a constituent, The piezo electric crystal component to which it has the electrode electrically connected to this piezo electric crystal, and said piezo electric crystal is characterized by coming to fix to said ceramic base through direct or said electrode.

[Formula 1]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

"It is $0.95 \le x \le 1.05$ and $0.8 \le y \le 1.0$ among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[Claim 2] The piezo electric crystal component according to claim 1 which said NiO in said porcelain constituent has a concentration gradient used as high concentration in the thickness direction, and is distributing in it from the root face with said ceramic base of said piezo electric crystal.

[Claim 3] The piezo electric crystal component according to claim 1 or 2 which it comes to permute by at least one sort chosen from the group which 2-10-mol% of Pb in said porcelain constituent becomes from Sr, calcium, and Ba. [Claim 4] A piezo electric crystal component given in any 1 term of claims 1-3 with which it comes to permute 0.2-1.0-mol%

of Pb in said porcelain constituent by La.

[Claim 5] A piezo electric crystal component given in any 1 term of claims 1-4 whose thickness of said piezo electric crystal is 1-300 micrometers.

[Claim 6] A piezo electric crystal component given in any 1 term of claims 1-5 whose thickness of said ceramic base is 3 micrometers - 1 mm.

[Claim 7] A piezo electric crystal component given in any 1 term of claims 1-6 whose ratios (thickness of the thickness/piezo electric crystal of a ceramic base) of the thickness of said ceramic base to the thickness of said piezo electric crystal are 0.1-30.

[Claim 8] PbMg1/3Nb 2/3O -- with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent The piezoelectric material which consists of a porcelain constituent which uses as a principal component the constituent shown in the following general formula (1), and contains NiO 0.05 to 10.0% of the weight among [all] a constituent a ceramic base top -- or the manufacture approach of the piezo electric crystal component characterized by applying on the electrode formed in this ceramic base, making the charge of ambient atmosphere control material which consists said applied piezoelectric material of a presentation of nickel content the same as that of said porcelain constituent, or bigger live together, and heat-treating. [Formula 2]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

"It is $0.95 \le x \le 1.05$ and $0.8 \le y \le 1.0$ among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[Claim 9] PbMg1/3Nb 2/3O -- with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent Two or more sorts of piezoelectric material which consists of porcelain constituents which used as the principal component the constituent shown in the following general formula (1), and made it different NiO content is prepared. this -- two or more sorts of piezoelectric material -- from [what has small nickel content] -- one by one -- a ceramic base top -- or the manufacture approach of the piezoelectric crystal component characterized by applying on the electrode formed in said ceramic base, and heat-treating said applied piezoelectric material.

[Formula 3]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

"It is $0.95 \le x \le 1.05$ and $0.8 \le y \le 1.0$ among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

JAPANESE	[JP,2002-100819.	Δ.

<u>CLAIMS</u> DETAILED DESCRIPTION <u>TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS EXAMPLE</u> DESCRIPTION OF DRAWINGS <u>DRAWINGS</u>

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to a piezo electric crystal component. Furthermore, while having a piezo-electric, detailed very high property, it excels in the oscillating convective one between a ceramic base and a piezo electric crystal, and is related with the piezo electric crystal component which can attain a miniaturization and densification of an actuator and a sensor, and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the piezo electric crystal component is used for the ink jet printer head, the loudspeaker, the microphone, etc. Although what was equipped with the piezo electric crystal which consists of a porcelain constituent on a ceramic base, and the electrode electrically connected to this piezo electric crystal as a piezo electric crystal component is known conventionally, what was improved variously is indicated about the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal.

[0003] for example, a PbTiO3-PbZrO3 2 component dissolution system constituent and Pb(Mg1/3Nb 2/3) O -- the constituent which permuted some of Pb(s) in 3-PbTiO3-PbZrO3 3 component dissolution system constituents or these constituents and Mg from nickel, Nb, Mn, etc. is indicated (JP,50-3519,B, JP,60-102779,B, Journal of The American Ceramic Society;49 [11] 577 (1966)). The piezo electric crystal component which has the outstanding piezo-electric property is expected by these raising the piezo-electric property of the porcelain constituent itself which constitutes the piezo electric crystal which is the most important element that determines the piezo-electric property (for example, piezo-electric d constant) of a piezo electric crystal component, and using the piezo electric crystal which consists of these porcelain constituent.

[0004] However, since the compactness of the piezo electric crystal of the piezo electric crystal component obtained is low when the piezoelectric material which actually consists of a porcelain constituent mentioned above is applied on a ceramic base, it heat-treats after that and a piezo electric crystal component is manufactured, Crookedness displacement was low, or when an electrical potential difference was impressed, the problem that compactness will cause dielectric breakdown in a low part was pointed out (the present condition was having manufactured the piezo electric crystal component described below under such [at least conventionally] recognition.).

[0005] For this reason, what stuck the piezo electric crystal which heat-treated beforehand the piezoelectric material which consists of a porcelain constituent mentioned above as a conventional piezo electric crystal component on the ceramic base was used (JP,11-29357,A). This piezo electric crystal component raises a piezo-electric property by heat-treating beforehand the piezoelectric material which consists of a porcelain constituent paying attention to the point of inhibition of the eburnation of the piezo electric crystal by constraint of a ceramic base, and attaining eburnation of a piezo electric crystal. [0006] However, with this piezo electric crystal component, since it was necessary to use the adhesives of an inorganic system and an organic system in case a piezo electric crystal is stuck on a ceramic base, there was a problem of these adhesives checking the oscillating transfer between a ceramic base and a piezo electric crystal, or an adhesives component permeating a piezo electric crystal and a ceramic base, and degrading these properties.

[0007] Moreover, the conventional porcelain constituent mentioned above was not necessarily what has sufficient piezo-electric property.

[8000]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention is excellent in the oscillating convective one between a ceramic base and a piezo electric crystal, and aims at offering the piezo electric crystal component which can attain a miniaturization and densification of an actuator, a sensor, etc., and its manufacture approach while it is made in view of an above-mentioned problem and has a piezo-electric, very high property.

[0009]

[Means for Solving the Problem] The constituent which has a specific presentation with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent is used as a principal component, the result wholeheartedly studied so that this invention person may solve an above-mentioned technical problem -- PbMg1/3Nb 2/3O -- In the case where the piezoelectric material which consists of a porcelain constituent which contains NiO at a specific rate is used, after applying on a ceramic base, even if it heat-treated, a header and this invention were completed for the ability to consider as the piezo electric crystal which eburnation advances and has a piezo-electric, very high property.

[0010] It is a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent. namely, -- according to this invention -- a

ceramic base and PbMg1/3Nb 2/3O -- The piezo electric crystal which consists of a porcelain constituent which uses as a principal component the constituent shown in the following general formula (1), and contains NiO 0.05 to 10.0% of the weight among [all] a constituent, It has the electrode electrically connected to this piezo electric crystal, and the piezo electric crystal component to which a piezo electric crystal is characterized by coming to fix to a ceramic base through direct or an electrode is offered.

[0011]

[Formula 4]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

[0012] "It is $0.95 \le x \le 1.05$ and $0.8 \le y \le 1.0$ among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[0013] In this invention, it is desirable that NiO in a porcelain constituent has the concentration gradient which serves as high concentration from a root face with the ceramic base of a piezo electric crystal in the thickness direction, and is distributing. [0014] Moreover, you may permute 2-10-mol% of Pb in a porcelain constituent by at least one sort chosen from the group which consists of Sr, calcium, and Ba, and may permute by La 0.2-1.0-mol% of Pb in a porcelain constituent.

[0015] Moreover, as for the thickness of a ceramic base, it is desirable that it is 3 micrometers - 1mm, and, as for the thickness of a piezo electric crystal, it is desirable that it is 1-300 micrometers. Furthermore, as for the ratio (a ceramic base / piezo electric crystal) of the thickness of a ceramic base to the thickness of a piezo electric crystal, it is desirable that it is 0.1-30.

[0016] moreover -- according to this invention -- PbMg1/3Nb 2/3O -- with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent The piezoelectric material which consists of a porcelain constituent which uses as a principal component the constituent shown in the following general formula (1), and contains NiO 0.05 to 10.0% of the weight among [all] a constituent Or it applies on the electrode formed in the ceramic base. a ceramic base top -- The manufacture approach of the piezo electric crystal component characterized by making the charge of ambient atmosphere control material which consists of a presentation of NiO content the same as that of a porcelain constituent or bigger the piezoelectric material applied on the ceramic base or the electrode live together, and heat-treating is offered.

[Formula 5]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

[0018] "It is 0.95 < = x < = 1.05 and 0.8 < = y < = 1.0 among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[0019] moreover -- according to this invention -- PbMg1/3Nb 2/3O -- with a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent Two or more sorts of piezoelectric material which consists of porcelain constituents which used as the principal component the constituent shown in the following general formula (1), and made it different NiO content is prepared. The manufacture approach of the piezo electric crystal component characterized by heat-treating the piezoelectric material which applied two or more sorts of these piezoelectric material on the electrode formed in the ceramic base top or the ceramic base one by one from what has small nickel content, and applied them on this ceramic base or an electrode is offered.

[0020]

[Formula 6]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

[0021] "It is 0.95 < = x < = 1.05 and 0.8 < = y < = 1.0 among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[0022] Moreover, the piezo electric crystal component by this invention can be used for a capacitor or various sensors as a precise and small dielectric element and a pyroelectric material component.

[0023]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the gestalt of operation of this invention is explained concretely, referring to a drawing.

[0024] 1. As shown in piezo electric crystal component drawing 1, the piezo electric crystal component of this invention is equipped with the ceramic base 2, the piezo electric crystal 1 which uses a specific porcelain constituent as a principal component, and the electrode 3 (3a, 3b) electrically connected to this piezo electric crystal 1, and a piezo electric crystal 1 comes to fix it to the ceramic base 2 through direct or an electrode 3. Hereafter, it explains concretely.

[0025] What contains at least one sort chosen from the stable zirconium dioxide, an aluminum oxide, a magnesium oxide, a mullite, aluminium nitride, silicon nitride, and the group that consists of glass from thermal resistance, chemical stability, and an insulating point as the quality of the material of the ceramic base 2 used for this invention is desirable. Especially, a mechanical strength is large and the thing containing the zirconium dioxide stabilized from the point of excelling in toughness is desirable.

[0026] The thickness of the ceramic base 2 has 3 micrometers - 1 desirablemm, its 5-500 micrometers are more desirable, and especially its 7-200 micrometers are desirable, the rigidity of the ceramic base [as opposed to / when the mechanical strength of a piezo electric crystal component might become weak when it was less than 3 micrometers, it exceeded 1mm and

an electrical potential difference is impressed to a piezo electric crystal component / the contraction stress of a piezo electric crystal 1] 2 -- large -- becoming -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate may become small [0027] However, as shown in drawing 2, the ceramic base 2 can also prepare thin-walled part 2c which made the field which carries out abbreviation correspondence the above-mentioned thickness at root face 2a with a piezo electric crystal 1 or an electrode 3 (3b), and heavy-gage part 2b which made thicker than thin-walled part 2c the field which carries out abbreviation correspondence in addition to root face 2a. thereby -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate can be enlarged and a mechanical strength can be enlarged. Moreover, as shown in drawing 3, it can also consider as the configuration which establishes two or more such structural units on the communalized ceramic base 2.

[0028] The configuration of the front face of the ceramic base 2 can mention the compound form which especially a limit does not have, for example, combined a rectangle, a square, a triangle, an ellipse form, a perfect circle form, a square with R, a rectangle with R, a capsule mold, or these.

[0029] the piezo electric crystal 1 used for this invention -- PbMg1/3Nb 2/3O -- it is a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent, and the constituent shown in the following general formula (1) is used as a principal component, and it consists of a porcelain constituent of specification [NiO] which comes out comparatively and contains. [0030]

[Formula 7]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

[0031] "It is $0.95 \le x \le 1.05$ and $0.8 \le y \le 1.0$ among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[0032] crookedness of both sides of improvement in the piezo-electric property of the porcelain constituent itself, and the eburnation of a piezo electric crystal 1 by this to a piezo electric crystal component -- a variation rate can be raised. [0033] making a, b, and c into the specific range mentioned above among the above-mentioned general formula (1) -- this -- being out of range -- crookedness of a piezo electric crystal component -- it is because a variation rate becomes small. [0034] It is 0.05 - 10.0 % of the weight among a porcelain constituent, the content of NiO has 0.50 - 8.0 desirable % of the weight, and its 1.0 - 6.0 % of the weight is more desirable, eburnation is inadequate in the content of NiO being less than 0.05 % of the weight -- becoming -- crookedness of a piezo electric crystal component -- if a variation rate becomes small and NiO content exceeds 10.0 % of the weight -- a reaction with the ceramic base 2 -- increasing -- too -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate becomes small.

[0035] As for NiO in a porcelain constituent, it is desirable to distribute to homogeneity at the piezo electric crystal 1 constituted with this porcelain constituent, and it is more desirable to have the concentration gradient which serves as high concentration from root face 2a with the ceramic base 2 of a piezo electric crystal 1 in the thickness direction, and to distribute. Thereby, even if it is the case where a piezo electric crystal 1 is fixed through direct or an electrode 3 to the ceramic base 2, it can consider as the piezo electric crystal 1 which carried out eburnation more.

[0036] In order to enlarge the piezo-electric property of the porcelain constituent itself, it is desirable to permute Pb in a porcelain constituent by at least one sort chosen from the group which consists of Sr, calcium, Ba, and La. Under the present circumstances, when permuting Pb in a porcelain constituent by at least one sort chosen from the group which consists of Sr, calcium, and Ba, it is desirable to permute 2-10-mol% of Pb in a porcelain constituent, and it is more desirable to permute 4-8-mol%. When it is less than [2mol%], crookedness displacement may become small, when ten-mol% is exceeded, the Curie point may become low and the temperature change like crookedness strange may become large. When permuting Pb in a porcelain constituent by La, it is desirable to permute 0.2-1.0-mol% of Pb in a porcelain constituent, and it is more desirable to permute 0.4-0.9-mol%. When it is less than [0.2mol%], crookedness displacement may become small, when 1.0-mol% is exceeded, the Curie point may become low and the temperature change like crookedness strange may become large.

[0037] The mean particle diameter of a porcelain constituent has desirable 1-20 micrometers, and its 3-10 micrometers are more desirable. if it is less than 1 micrometer, since the domain in a piezo electric crystal 1 will not progress enough -- crookedness -- although the domain in a piezo electric crystal 1 is large when a variation rate may become small and it exceeds 20 micrometers, since it is hard coming to move a domain -- crookedness -- a variation rate may become small [0038] As for a porcelain constituent, it is desirable to have phases other than a perovskite phase below 20 volume %, and having below 10 volume % is more desirable. if had more mostly than 20 volume % -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate may become small

[0039] As for the porosity of a piezo electric crystal 1, it is desirable that it is below 10 volume %, and it is more desirable that it is below 5 volume %. if 10 volume % is exceeded -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a mechanical strength may become small while a variation rate becomes small

[0040] The thickness of a piezo electric crystal 1 has desirable 1-300 micrometers, its 3-100 micrometers are more desirable, and especially its 5-30 micrometers are desirable. Eburnation becomes inadequate even if it is the piezo electric crystal 1 which consists of a specific porcelain constituent used by this invention as it is less than 1 micrometer. crookedness of a piezo electric crystal component, since the stress to the ceramic base 2 will become excessive relatively if a variation rate may become small and it exceeds 300 micrometers Since base destruction is prevented, the thick ceramic base 2 may be needed, and the miniaturization of a piezo electric crystal component demanded practically may become difficult after all. [0041] Moreover, as for the ratio (a ceramic base / piezo electric crystal) of the thickness of the ceramic base 2 to the thickness of a piezo electric crystal 1, 0.1-30 are desirable, 0.3-10 are more desirable, and 0.5-especially 5 are desirable. if

the mechanical strength of a piezo electric crystal component may become weak when it is less than 0.1, and 30 is exceeded - crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate may become small

[0042] As everything but being what is electrically connected to a piezo electric crystal 1 does not have especially a limit, for example, the electrode 3 used for this invention is shown in <u>drawing 4</u> As the thing in which the Kushigata electrodes 3c and 3d of a pair were formed on the piezo electric crystal 1 which comes to fix to the ceramic base 2 may be used and it is conversely shown in <u>drawing 5</u>, it may come to fix a piezo electric crystal 1 on Kushigata electrode 3c of the pair which fixes and becomes the ceramic base 2, and 3d.

[0043] Moreover, as shown in drawing 6, while coming to fix a piezo electric crystal 1 on common electrode 3e which fixes and becomes the ceramic base 2 As it may come to form the Kushigata electrodes 3c and 3d of a pair in a field opposite to the field of the piezo electric crystal 1 which has fixed common electrode 3e and is conversely shown in drawing 7 While coming to fix a piezo electric crystal 1 on Kushigata electrode 3c of the pair which comes to fix to the ceramic base 2, and 3d, it may come to form common electrode 3e in a field opposite to the field of the piezo electric crystal 1 which the Kushigata electrodes 3c and 3d have fixed.

[0044] At least one sort chosen from the group which consists of platinum, palladium, a rhodium, silver, and these alloys as the quality of the material of an electrode 3 can be mentioned. The alloy which uses platinum or platinum as a principal component at the point that the thermal resistance at the time of heat-treating a piezo electric crystal 1 is high about especially is desirable.

[0045] The thickness of an electrode 3 has desirable 15 micrometers or less, and its 5 micrometers or less are more desirable. if it exceeds 15 micrometers -- an electrode 3 -- as a relaxation layer -- acting -- crookedness -- a variation rate may become small In addition, an electrode 3 is heat-treated if needed and united with the ceramic base 2.

[0046] The piezo electric crystal 1 mentioned above comes to fix the piezo electric crystal component of this invention to the ceramic base 2 mentioned above through direct or an electrode 3. Thereby, the fall of the piezo-electric property by property degradation of the piezo electric crystal 1 by osmosis and the ceramic base 2 of the oscillating convective fall between the ceramic base 2 by mediation of adhesives etc. and a piezo electric crystal 1, an adhesives component, etc. is avoidable. [0047] "Fixing" means carrying out the close unification of the piezo electric crystal 1 through direct or an electrode 3 in the ceramic base 2 here according to solid phase reaction with the ceramic base 2, a piezo electric crystal 1, or an electrode 3, without using all the adhesives of an organic system and an inorganic system. In addition, the piezo electric crystal component of this invention can be manufactured by the second manufacture approach for a start which is described below. [0048] 2. The first manufacture approach of the first manufacture approach this invention makes the charge of ambient atmosphere control material which consists of a specific presentation the piezoelectric material which applied the piezoelectric material which uses a specific porcelain constituent as a principal component on the electrode formed in the ceramic base top or the ceramic base, and applied it on this ceramic base or an electrode live together, and heat-treat it. Hereafter, it explains concretely.

[0049] By the first manufacture approach of this invention, the piezoelectric material which consists of a specific porcelain constituent is first applied on the electrode formed in the ceramic base top or the ceramic base.

[0050] The ceramic base used by the first manufacture approach is the same as that of what was stated with the piezo electric crystal component of this invention.

[0051] the piezoelectric material used by the first manufacture approach -- PbMg1/3Nb 2/3O -- it is a 3-PbZrO3-PbTiO3 3 component dissolution system constituent, and the constituent shown in the following general formula (1) is used as a principal component, and it consists of a porcelain constituent of specification [NiO] which comes out comparatively and contains.

[0052]

[Formula 8]

Pbx(Mgy/3Nb 2/3) aTibZrcO3 -- (1)

[0053] "It is 0.95 < = x < = 1.05 and 0.8 < = y < = 1.0 among a formula (1). And a, b, c= (a, b, c) (0.550, 0.425, 0.025), (0.550, 0.325, 0.125), (0.375, 0.325, 0.300), It is the decimal of the range surrounded by (0.100, 0.425, 0.475), (0.100, 0.475, 0.425), and (0.375, 0.425, 0.200) (however, it is a+b+c=1.00.). "

[0054] Thereby, the piezo-electric property of the porcelain constituent itself and the piezo-electric property of the piezo electric crystal component obtained from both sides of the eburnation of a piezo electric crystal can be enlarged.
[0055] making a, b, and c into the specific range mentioned above among the above-mentioned general formula (1) -- this -- being out of range -- crookedness of a piezo electric crystal component -- it is because a variation rate becomes small.
[0056] Moreover, it is 0.05 - 10.0 % of the weight among a porcelain constituent, the content of NiO has 0.50 - 8.0 desirable % of the weight, and its 1.0 - 6.0 % of the weight is more desirable. since the content of NiO becomes inadequate [eburnation] for it to be less than 0.05 % of the weight -- crookedness of a piezo electric crystal component -- since a reaction with a ceramic base will increase if a variation rate becomes small and NiO content exceeds 10.0 % of the weight -- too -- crookedness of a piezo electric crystal component -- a variation rate becomes small.

[0057] As a raw material of the constituent shown in the general formula (1) mentioned above The simple substance which consists of each element of Pb, Ba, calcium, Sr, La, Mg, Nb, Zr, and Ti, the oxide (it MgO(s) PbO, Pb 3O4, and La2O3 --) of each [these] element [for example,] Nb 2O5, TiO2 and ZrO2, the carbonate (for example, BaCO3, SrCO3, MgCO3, CaCO3) of each [these] element, or the compound (for example, MgNb2O) containing two or more each [these] elements can be mentioned. The raw material of these piezoelectric material is one-sort independent, or can be used combining two or more sorts.

[0058] Although there is especially no limit about the preparation approach of piezoelectric material, it can carry out by the following approaches, for example. First, the raw material mentioned above is mixed so that the content of each element of Pb, Ba, calcium, Sr, La, Mg, Nb, Zr, and Ti may become a desired rate based on the general formula (1) mentioned above, it mixes at a predetermined rate which mentioned the obtained constituent and NiO above, and carry out temporary quenching of the obtained mixed raw material at 750-1300 degrees C, and let it be a desired porcelain constituent. At the end, the obtained porcelain constituent is ground and let it be the piezoelectric material of predetermined particle diameter.

[0059] In addition, preparation of piezoelectric material may be based on other approaches, and can be prepared with the alkoxide method, a coprecipitation method, etc.

[0060] Although especially a limit does not have the approach of applying piezoelectric material, an ion beam, sputtering, vacuum deposition, PVD, ion plating, CVD, plating, screen-stencil, a spray, dipping, etc. can be mentioned, for example. The sputtering method and screen printing are desirable at the point which can be easily applied continuously by the configuration where precision is high, and thickness, especially.

[0061] By the first manufacture approach, although direct piezoelectric material may be applied on a ceramic base, first, an electrode may be formed on a ceramic base and piezoelectric material may be applied on the electrode. As an approach of forming an electrode, an ion beam, sputtering, vacuum deposition, PVD, ion plating, CVD, plating, screen-stencil, a spray, dipping, etc. can be mentioned, for example. Especially, the sputtering method and screen printing are desirable in respect of junction nature with a ceramic base and a piezo electric crystal.

[0062] At least one sort chosen from the group which consists of platinum, palladium, a rhodium, silver, and these alloys as an ingredient which forms an electrode can be mentioned. The alloy which uses platinum or platinum as a principal component at the point that the thermal resistance at the time of heat-treating a piezo electric crystal is high about especially is desirable.

[0063] The thickness of the electrode to form has desirable 15 micrometers or less, and its 5 micrometers or less are more desirable. if it exceeds 15 micrometers, in order that an electrode may act as a relaxation layer -- crookedness -- a variation rate may become small In addition, an electrode is heat-treated if needed and united with a ceramic base.

[0064] By the first manufacture approach of this invention, the charge of ambient atmosphere control material which consists of a presentation of NiO content the same as that of a porcelain constituent or bigger the piezoelectric material subsequently applied on the ceramic base mentioned above is made to live together, and it heat-treats. Volatilization of NiO in the porcelain constituent which constitutes piezoelectric material can be prevented, it can consider as the piezo electric crystal which NiO has a concentration gradient used as high concentration, and distributes in the thickness direction from the contact surface of a piezo electric crystal and a ceramic base uniformly in the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal, and a piezo electric crystal like a parenthesis can be made to fix with a ceramic base.

[0065] The concentration gradient which serves as high concentration in the thickness direction from the contact surface with a ceramic base into a piezo electric crystal in NiO can be given, and it can be made to distribute by being able to make homogeneity distribute NiO in a piezo electric crystal, and considering as high concentration from the porcelain constituent which constitutes piezoelectric material by specifically making NiO content of the constituent made to live together the same as that of the porcelain constituent which constitutes piezoelectric material. Moreover, the magnitude of a concentration gradient can also be adjusted by adjusting the NiO content of the constituent made to live together. In addition, although there is especially no limit about components other than NiO, it is desirable to make it the same as that of the porcelain constituent which constitutes piezoelectric material also about the content of other components in respect of volatilization prevention of other components.

[0066] The temperature of heat treatment in the first manufacture approach has desirable 1000-1400 degrees C, and is more desirable. [of 1100-1350 degrees C] At the temperature of less than 1000 degrees C, if it is imperfect, or fixing with a ceramic base and a piezo electric crystal may become inadequate [the compactness of a piezo electric crystal] and exceeds 1400 degrees C, since the amount of volatilization of Pb in piezoelectric material will increase, it may become difficult to obtain the piezo electric crystal of a desired presentation. After heat treatment forms an electrode, it may be performed, and before forming an electrode, it may be performed.

[0067] 3. The second manufacture approach of the second manufacture approach this invention prepares the piezoelectric material which consists of a specific porcelain constituent, applies the prepared piezoelectric material on a ceramic base etc. by the specific approach, and heat-treats the applied piezoelectric material. Hereafter, it explains concretely.

[0068] By the second manufacture approach of this invention, two or more sorts of piezoelectric material which consists of porcelain constituents which used the specific constituent as the principal component and made it different NiO content first is prepared. It can carry out like the preparation approach of the piezoelectric material which could use the thing same as a porcelain constituent used in order to prepare piezoelectric material as the porcelain constituent used by the first manufacture approach, and was stated by the first manufacture approach. In addition, the second manufacture approach is different from the first manufacture approach at the point which shall consist of two or more sorts of porcelain constituents made into different NiO content.

[0069] By the second manufacture approach of this invention next, two or more sorts of piezoelectric material which consists of porcelain constituents of different NiO content is applied on the electrode formed in the ceramic base top or the ceramic base one by one from what has small NiO content. Thereby, NiO in the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal can obtain certainly the piezo electric crystal which has a concentration gradient used as high concentration in the thickness direction, and is distributed in it from the contact surface of a piezo electric crystal and a ceramic base. About the approach of spreading of piezoelectric material, there is especially no limit and it can be performed like the first

manufacture approach.

[0070] By the second manufacture approach of this invention next, the piezoelectric material applied on this ceramic base or an electrode is heat-treated. Although it is not necessary to make the charge of ambient atmosphere control material which not necessarily contains NiO live together in the case of heat treatment, it is the point which controls the concentration gradient of NiO in a porcelain constituent to a precision more, and it is desirable to make the charge of ambient atmosphere control material containing NiO live together. Moreover, all of two or more sorts of piezoelectric material of different NiO content mentioned above may be collectively heat-treated, after applying, and when various piezoelectric material is applied, respectively, you may heat-treat according to an individual. About the temperature of heat treatment, it is the same as that of the first manufacture approach.

[Example] Hereafter, although an example explains this invention concretely, this invention is not limited to these examples. In addition, the various measurement about an example and the example of a comparison was the followings, was made and

[0072] 1. crookedness -- a variation rate -- the crookedness produced when an electrical potential difference was impressed so that electric field may become vertical inter-electrode in mm and 3kV /-- the variation rate was measured with the laser displacement measurement machine.

[0073] 2. The microscopy of the front face of the piezo electric crystal of the piezo electric crystal component obtained in porosity each example and each example of a comparison and the range of about 50 micrometers of every direction was carried out with the scanning electron microscope, it asked for the rate of the area which the pore in the piezo electric crystal in three visual fields occupies, respectively, and the average was made into porosity.

[0074] (Example 1) The lower electrode (dimension: 1.2x0.8mm, thickness:3micrometer) which consists of platinum was formed with screen printing on the ZrO2 base (the dimension of a thin-walled part: 1.6x1.1mm, thickness:10micrometer) stabilized by Y2O3, and it was made to unite with a base by heat treatment. It is Pb1.00 (Mg1/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr 0.37O3 on it. 98.5 % of the weight and NiO The piezoelectric material (dimension: 1.3x0.9mm, thickness:13micrometer) which consists of a porcelain constituent containing 1.5 % of the weight was applied, and 1275 degrees C was heat-treated for 2 hours with the charge of ambient atmosphere control material of the same presentation as piezoelectric material. The thickness of the piezoelectric material after heat treatment was 10 micrometers. Subsequently, after forming on it the up electrode (dimension: 1.2x0.8mm, thickness:0.5micrometer) which consists of gold with screen printing, it heat-treated and the piezo electric crystal component was manufactured. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the place which asked for the variation rate -- 2.20 micrometers and very big crookedness -- the variation rate was accepted. The presentation of the used piezoelectric material and a result are collectively shown in Table 1.

[0075] (An example 2 and examples 1 and 2 of a comparison) In the example 1, everything but having used the thing of Table 1 for piezoelectric material manufactured the piezo electric crystal component like the example 1. crookedness of the obtained piezo electric crystal -- the as big crookedness with the piezo electric crystal component of the example 2 whose presentation (a, b, c) of piezoelectric material is the range of this invention when it asks for a variation rate as 2.22 micrometers -- the variation rate was accepted. on the other hand -- the piezo electric crystal component of the examples 1 and 2 of a comparison with the presentation (a, b, c) of piezoelectric material out of range [this invention] -- respectively as small crookedness as 1.56 micrometers and 1.38 micrometers -- it was a variation rate. A result is collectively shown in Table 1.

[0076]

Table I									
	P b M a	I ∠,N 成分固符	b 2/3 茶組成	〇ョー 物の組	P b Z i	0,-	PbT	NIO合有率 (重量%)	屈曲変位 (μπ)
	P b E	元素	х	У	а	b	C		
	元素程	割 合 (mol\$)							
実施例 1	無し	•	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	1.5	2.20
実施例 2	Ca	5.0	1.00	1.00	0.375	0.375	0.250	5.0	2.22
比較例1	無し	-	1.00	1.00	0.600	0.300	0.100	8.0	1.56
比較例 2	Sε	10.0	1.00	1.00	0.150	0.350	0.500	0.5	1.38

[0077] (Examples 1-3 of reference) It sets in the example 1 and is Pb1.00 (Mg1/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr 0.37O3 as a piezoelectric material. 98.5 % of the weight, the porcelain constituent which prepared the porcelain constituent containing NiO 1.5 % of the weight, and was obtained -- respectively -- 97 capacity %, 93 capacity %, and 85 capacity % -- receiving -- a latex (by heat treatment, in order to carry out oxidation evaporation) with a particle size of 8-12 micrometers the part which existed before heat treatment -- compulsory -- pore -- being generated -- the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used 3 capacity %, 7 capacity %, and the thing of which 15 capacity % mixing was done as a piezoelectric material, respectively. the piezo electric crystal of the example 3 of reference whose porosity the latex content in piezoelectric material is large, and is 19% -- crookedness -- the piezo electric crystal of the example 2 of reference whose variation rate is 1.77 micrometers and whose porosity is 10% -- crookedness -- the piezo electric crystal of the example 1 of reference whose variation rate is 2.08 micrometers and whose porosity is 5% -- crookedness -- a variation rate is 2.20 micrometers and porosity becomes large -- alike -- following -- crookedness -- it was checked that a variation rate falls. A result is collectively shown in Table 2.

[0078] [Table 2]

	ラテックス量(容量%)	気孔率(%)	屈曲変位 (µm)
参考例1	3	5	2.20
参考例 2	7	1 0	2.08
参考例3	1 5	1 9	1.77

[0079] (An example 3 and examples 3 and 4 of a comparison) In the example 1, the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the piezoelectric material of a presentation of the NiO content shown in Table 3. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the piezo electric crystal component of the example 3 whose NiO content is 1.5 % of the weight when it asks for a variation rate -- porosity -- 5% -- small -- crookedness -- the value with a as big variation rate as 2.20 micrometers was accepted. on the other hand -- the piezo electric crystal component of the example 3 of a comparison with the as small NiO content in piezoelectric material as 0.03 % of the weight -- porosity -- 13% -- large -- crookedness -- variation rates were 1.77 micrometers and a small value. moreover -- although porosity was as small as 4% with the piezo electric crystal component of the example 4 of a comparison with the as big NiO content in piezoelectric material as 15.0 % of the weight -- crookedness -- variation rates were 1.41 micrometers and a small value. A result is collectively shown in Table 3.

[Table 3]

	NiO含有率 (重量%)	気孔率 (%)	屈曲変位 (μm)
実施例3	1.5	5	2.20
比較例3	0.03	1 3	1.77
比較例4	15.0	4	1.41

[0081] (Example 4) It sets in the example 1 and is Pb1.00 (Mg0.97/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr 0.37O3 as a piezoelectric material. 98.0 % of the weight and NiO Piezo electric crystal component manufacture was carried out like the example 1 except having used the porcelain constituent containing 2.0 % of the weight, crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the place which asked for the variation rate -- 2.11 micrometers and comparatively big crookedness -the variation rate was accepted. Moreover, when the distributed condition of NiO in a piezo electric crystal was checked by EPMA analysis, having distributed to homogeneity was admitted. A result is collectively shown in Table 4. [0082] In an example 1 0.37O398.0 % of the weight of Pb1.00 (Mg0.97/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr, (Example 5) NiO The porcelain constituent containing 2.0 % of the weight is used. As a charge of ambient atmosphere control material 0.37O390.0 % of the weight of Pb1.00 (Mg0.97/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr, NiO The piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the porcelain constituent containing 10.0 % of the weight. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the place which asked for the variation rate -- bigger crookedness than the piezo electric crystal component of 2.29 micrometers and an example 4 -- the variation rate was accepted. Moreover, when the distributed condition of NiO in a piezo electric crystal was checked by EPMA analysis, having had a concentration gradient used as high concentration in the thickness direction, and having distributed in it from the root face of a piezo electric crystal and a ceramic base, was admitted. A result is collectively shown in Table 4. [0083]

[Table 4]

	NiO濃度勾配	屈曲変位(μm)
実施例4	均一	2.11
実施例 5	表面濃度が高い	2.29

[0084] (An example 6 and examples 5 and 6 of a comparison) In the example 1, the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the piezoelectric material of the presentation shown in Table 5. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the as big crookedness with the piezo electric crystal component of the example 6 whose content of Mg to Nb in piezoelectric material is within the limits (y= 0.97) of this invention when it asks for a variation rate as 2.03 micrometers -- the variation rate was accepted. on the other hand, the crookedness with 1.55 micrometers and all small in the example 6 of a comparison with the big (y= 1.15) content of Mg [as opposed to Nb in 1.21 micrometers and piezoelectric material at the piezo electric crystal component of the example 5 of a comparison with the small (y= 0.85) content of Mg to Nb in piezoelectric material] -- it became a variation rate. A result is collectively shown in Table 5.

[Table 5]

	P b M i	Bi/s N 成分固落	D 2 / 3	z/ i O j ー P b Z r O j ー P b T 組成物の組成				N I O 含有率 (重量%)	屈曲変位 (μm)
	P D 置当	元素	х	У	А	Ъ	С]
	元末程	制合 (mol%)							
宾监例 6	B a L a	4.0	1.00	0.97	0.370	0.380	0.250	2.0	2.03
比較何 5	B a L a	4.0 0.8	1.00	0.85	0.370	0.380	0.250	2.0	1.21
比較何 6	B a L a	4.0	1.00	1.15	0.370	0.380	0.250	2.0	1.55

[0086] (An example 7 and example 7 of a comparison) In the example 1, the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the piezoelectric material of the presentation shown in Table 6. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the as big crookedness with the piezo electric crystal component of the example 7 whose content of Pb in piezoelectric material is within the limits (x= 0.98) of this invention when it asks for a variation rate as 2.23 -- the variation rate was accepted. on the other hand, crookedness as small with the piezo electric crystal component of the small (x= 0.93) example 7 of a comparison of the content of Pb in piezoelectric material as 1.75 -- it became a variation rate. A result is collectively shown in Table 6.

[Table 6]

	P b M g i / s l i O , 三成分配			r O 3 -	-РЪТ	NIO合有率 (重量%)	屈曲変位 (μm)
	Pb置換元素	ж у	a	ь	С		
实施例 7		0.98 0.9				1.5	2.23
比較例7	無し	0.93 0.8	5 0.375	0.375	0.250	1.5	1.75

[0088] (Examples 8-11) In the example 1, the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the piezoelectric material of the presentation shown in Table 7. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the place which asked for the variation rate -- the comparatively as big crookedness also about which piezo electric crystal component of examples 8-11 as 1.89-2.16 -- the variation rate was accepted. However, the piezo electric crystal component of an example 9 using the piezoelectric material which consists of a presentation which permuted 5.0mol% of Pb by Sr, and with the piezo electric crystal component of an example 10 using the piezoelectric material which consists of a presentation permuted by Ba, 10.0-mol% of Pb crookedness -- crookedness of the piezo electric crystal component of an example 8 using the piezoelectric material with which a variation rate consists of a presentation which does not permute Pb by 2.16 micrometers and 2.10 micrometers at all, respectively -- the variation rate of 2.02 micrometers -comparing -- the crookedness with big all -- the variation rate was accepted, the piezo electric crystal component of an example 11 using the piezoelectric material which consists of a presentation which permuted 7.5-mol% of Pb by Sr, and permuted 7.5-mol% from calcium (it is 15-mol% at the whole) on the other hand -- crookedness -- crookedness of the piezo electric crystal component of an example 8 using the piezoelectric material with which a variation rate consists of a presentation which does not permute Pb by 1.89 micrometers at all -- the variation rate of 2.02 micrometers -- comparing -small crookedness -- it became a variation rate. A result is collectively shown in Table 7. [0089]

[Table 7]

	P b M g i / a N b i / a O a - P b Z r O a - P b T i O a 三成分因答系組成物の組成			NIO含有率 (重量%)	屈曲変位 (μm)				
1	Pb量量	元業	×	У	a	ъ	С		
	元素權	割 合 (mol%)							
实施例 8	無し		1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.02
实施例 9	Sr	5.0	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.16
実施例10	Ва	10.0	1.00	0.97	0.375	0.875	0.250	1.0	2.10
実施例11	B a C a	7.5 7.5	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	1.89

[0090] (Examples 12-14) In the example 1, the piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used the piezoelectric material of the presentation shown in Table 8. crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the place which asked for the variation rate -- the comparatively as big crookedness also about which piezo electric crystal component of examples 12-14 as 1.78-2.20 micrometers -- the variation rate was accepted. however -- the piezo electric crystal component of an example 13 using the piezoelectric material which consists of a presentation which permuted 0.8-mol% of Pb by La -- crookedness -- crookedness of the piezo electric crystal component of an example 12 using the piezoelectric material with which a variation rate consists of a presentation which has not permuted a part of Pb by 2.20 micrometers by La -- the variation rate of 2.02 micrometers -- comparing -- big crookedness -- the variation rate was accepted. the piezo electric crystal component of an example 14 using the piezoelectric material which consists of a

presentation which permuted 1.5-mol% of Pb by La on the other hand -- crookedness -- a variation rate -- 1.78 micrometers and 2.02 micrometers of the piezo electric crystal component of an example 12 -- comparing -- small crookedness -- it became a variation rate. A result is collectively shown in Table 8.

[Table 8]

	PbMg _{1/3} Nb _{2/3} O ₃ -PbZrO ₃ -PbTi O ₃ 三成分固搏系組成物の組成						NIO合有率 (重量%)	風曲変位 (μm)	
	P b et #	元素	×	У	a	b	С		Į.
	元素權	新合 (mols)							
実施例12	無し		1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.02
実施例13	La	0.8	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	2.20
突施例14	La	1.5	1.00	0.97	0.375	0.375	0.250	1.0	1.78

[0092] (Examples 15 and 16 and example 8 of a comparison) It sets in the example 1 and is [0.37O398.5 % of the weight of Pb1.00 (Mg1/3Nb 2/3) 0.20Ti0.43Zr, and] NiO. The piezo electric crystal component was manufactured like the example 1 except having used further the charge of ambient atmosphere control material of the presentation shown in Table 9 using the piezoelectric material containing 1.5 % of the weight. A variation rate is accepted, crookedness of the obtained piezo electric crystal component -- the as big crookedness with the piezo electric crystal component of the example 15 manufactured using the charge of ambient atmosphere control material which consists of the presentation same when it asks for a variation rate as the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal as 2.20 micrometers -- With the piezo electric crystal component of the example 16 manufactured using the charge of ambient atmosphere control material which consists of a big presentation of NiO content from the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal, still bigger crookedness displacement was accepted to be 2.42 micrometers, on the other hand -- the piezo electric crystal component of the example 8 of a comparison manufactured using the charge of ambient atmosphere control material which consists of a small presentation of NiO content from the porcelain constituent which constitutes a piezo electric crystal -- the piezo electric crystal component of 2.03 micrometers and examples 15 and 16 -- comparing -- small crookedness -- it became a variation rate. A result is collectively shown in Table 9.

[Table 9]

PbMg://, Nb2/2O3-PbZrO3-PbTiO 2三成分国海系組成物の組成							NIO含有率 (重量%)	配曲変位 (μm)
. 0 7	Pb雷換元業	x	У	a	Ъ	С	1	
实施例15	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	1.5	2.20
実施例16	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.270	8.0	2.42
比較例8	無し	1.00	1.00	0.200	0.430	0.370	0.03	2.03

[0094]

[Effect of the Invention] As explained above, while having a piezo-electric, very high property according to the piezo electric crystal component and its manufacture approach of this invention, it excels in the oscillating convective one between a ceramic base and a piezo electric crystal, and the piezo electric crystal component which can attain a miniaturization and densification of an actuator, a sensor, etc., and its manufacture approach can be offered.

JAPANI	ESE	[JP.2002-100819.A]

 $\frac{\text{CLAIMS}}{\text{PROBLEM}} \text{ DESCRIPTION} \\ \frac{\text{TECHNICAL}}{\text{FIRED}} \\ \frac{\text{PROBLEM}}{\text{MEANS}} \\ \frac{\text{EXAMPLE}}{\text{EXAMPLE}} \\ \frac{\text{DESCRIPTION}}{\text{OF DRAWINGS}} \\ \frac{\text{DRAWINGS}}{\text{DRAWINGS}} \\ \frac{\text{DRAWINGS}}{\text{DRAWIN$

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the explanatory view showing typically the gestalt of operation of one of the piezo electric crystal component of this invention, and (b) is a top view and (b) is a X-X' sectional view.

[Drawing 2] It is the explanatory view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention, and (b) is a top view and (b) is a X-X' sectional view.

[Drawing 3] It is the explanatory view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention, and (b) is a top view and (b) is a X-X' sectional view.

[Drawing 4] It is the explanatory view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention, and (b) is a top view and (b) is a X-X' sectional view.

[Drawing 5] It is the explanatory view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention, and (b) is a top view and (b) is a X-X' sectional view.

[Drawing 6] It is the sectional view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention.

[Drawing 7] It is the sectional view showing typically the gestalt of other operations of the piezo electric crystal component of this invention.

[Description of Notations]

1 -- A piezo electric crystal, 2 -- A ceramic base (2a [-- Thin-walled part] -- a root face, 2b -- a heavy-gage part, 2c), 3 -- Electrode (3a [-- A tandem-type electrode, 3e / -- Common electrode] -- an up electrode, 3b -- a lower electrode, 3c, 3d).